# LED铝基灯板PCB热电分离金属基板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | LED铝基灯板PCB热电分离金属基板 |
| 公司名称 | 深圳市可瑞电子实业有限公司 |
| 价格 | 50.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:可瑞<br>型号:Kerui14 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市 福永新和村华发工业园5栋 |
| 联系电话 | 86 0755 61500661/61500668 13312911791 |

# 产品详情

rkerui 深圳可瑞电子 专业制作金属基导热绝缘板（铝基板、铁基板、铜基板、半导体照明方案）

20年创新领航
专业半导体导热金属基板制造商及导热方案服务商企业文化：为客户提供最有价值的产品和服务

企业使命：让半导体不再受热的困扰

| | 项目 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 1 | 板材类型 | 铝基板、铜基板、铁基板 |
| 2 | 表面处理 | 化金 喷锡 镀银 电金 抗氧化 |
| 3 | 层数 | 1-4层 |
| 4 | 最大加工尺寸 | 585mm*1185mm |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 最小加工尺寸 | 3mm*10mm |
| 6 | 板厚 | 0.4-6.0mm |
| 7 | 铜箔厚度 | 0.5oz,1oz,2oz,3oz,4oz |
| 8 | 最小线宽 | 0.127mm |
| 9 | 最小线距 | 0.127mm |
| 10 | 最小孔径 | 0.5mm |
| 11 | 孔壁铜厚 | >0.025mm |
| 12 | 金属化孔径公差 | ±0.075mm(gb/t 1804-f) |
| 13 | 非金属化孔径公差 | ±0.05mm |
| 14 | 孔位公差 | ±0.10mm |
| 15 | 外形尺寸公差 | ±0.10mm |
| 16 | v割刀规格 | 30 ° 45 ° 60 ° |
| 17 | v割尺寸 | 5mm*1200mm |
| 18 | v割板厚 | 0.6-3mm |
| 19 | v-cut上下刀垂直度 | |
| 20 | 最小bga焊盘 | 0.35mm |
| 21 | 阻焊层最小桥宽 | 0.127mm |
| 22 | 阻焊膜最小厚宽 | 0.254mm |
| 23 | 抗剥强度 | 2.2n/mm |
| 24 | 耐浸焊性测试 | 260℃ 3min |
| 25 | 通断测试电压 | 50-250v |
| 26 | 绝缘介质导数系数 | 0.8-8w/m.k |
| 27 | 翘曲度 | <=0.5% |
| 28 | 燃烧性 | fv-0 |

本厂产品以定制为主，尺寸规格种类繁多，所以价格会有不同。以上只是列举了一些常用的规格，

订货前请务必咨询我们旺旺客服，或者直接致电我们！

深圳市可瑞电子实业有限公司成立于1995年，是一家与国家高校产学研联合，专门从事高导热金属基绝缘电子材料研发、生产及其二次产品（铝基板、铜基板、铁基板）的开发、生产加工的高新技术企业。产品广泛应用于通信、电力、电子、医疗设备、机械设备、led照明等领域。

通过多年来不断地探索和发展，积累了深厚的理论水平和丰富的生产经验，我们拥有了自己的专利技术，通过rohs、ul等产品认证，公司获得了iso9001:2008质量体系认证、国家高新技术企业认证，并按iso14000、ts16949标准要求实施环境和质量管理，持续改善，以维持公司的最佳竞争力。

我们不仅mcpcb具有专业级研发及生产水平，在半导体照明领域从封装到灯具中的导热/散热问题我们同样能提供全面的技术支持。我们还可以根据您的需要，协助、参与或独立为您研发散热/导热方案。　目前，我们的产品已经在德国、英国、意大利、西班牙、美国、加拿大、韩国、新加坡、马来西亚、印度及中国港台和中国大陆等世界各地的企业中得到了广泛的应用。优质的产品和服务，让我们赢得了客户的信赖，得到了客户的充分认可。

我厂在经历多年的发展之后，为适应市场发展的新需求，又重新投入资金从美国、日本、香港、台湾等地引进先进的生产设备，淘汰了原有老设备；生产原材料均由罗门哈斯、日立、生益、国际、等国内外知名厂商提供，大大提升了pcb的制造能力，使企业进入了行业的领先水平，我们会不断努力，更好的为广大客户服务。

本产品的加工定制是是，品牌是可瑞，型号是Kerui14，机械刚性是刚性，层数是单面，基材是铝，绝缘材料是金属基，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是复合基，绝缘树脂是聚酯树脂(PET)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠